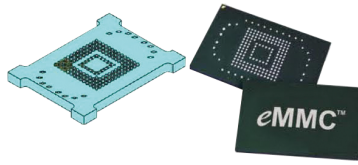


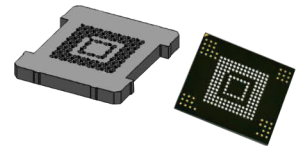
メモリーテスト用ソケット-Grypper

HSIO technologies

- BGAデバイスをスナップイン
- デバイスサイズ
- ワナなし ●S21特性>25GHz

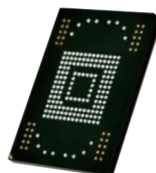
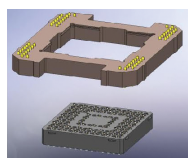


Memory Test Solutions  
Grypper Socket G40  
標準 eMMC



	ボール数-ソケット寸法-ピッチ-ソケット種類	デバイス ボール径 ±0.05mm	SAC305 ハンダボール付	共晶 ハンダボール付	ハンダボール なし
	153-11.5x13.0-0.5	0.30	107250-0026	108387-0026	107248-0026
	アライメントフレーム		108639-0003		
	デバイスレス-11.5x13.0		103864-0128		
	ステンシル-153-11.5x13.0		Not/Required	N/R	104553-0265
	153-11.5x13.0-0.5	0.30	107250-0065	108387-0064	108519-0064
	アライメントフレーム付の形状 デバイスレスとステンシルを使用のこと				
	169-12.0x16.0-0.5	0.30	107250-0009	108387-0009	107248-0009
	アライメントフレーム		106083-0021		
	デバイスレス-12.0x16.0		103864-0080		
	ステンシル-169-12.0x16.0	N/R	N/R	104553-0166	
	169-14.0x18.0-0.5	0.30	107250-0012	108387-0066	107248-0012
	アライメントフレーム		106083-0028		
デバイスレス-14.0x18.0	103864-0116				
ステンシル-169-14.0x18.0	N/R	N/R	104553-0175		
	153-11.5x10.0-0.5	0.30	107250-0050	108387-0067	107248-0050
	アライメントフレーム		106083-0010		
	デバイスレス-11.5x10.0		103864-0095		
	ステンシル-153-11.5x10.0	N/R	N/R	104553-0287	
	153-10.0x11.0-0.5	0.30	107250-0045	108387-0068	107248-0045
	アライメントフレーム		106083-0004		
	デバイスレス-10.0x10.0		103864-0054		
	ステンシル-153-10.0x10.0	N/R	N/R	104553-0275	
	153-10.5x10.5-0.5	0.30	107250-0052	108387-0069	107248-0052
	アライメントフレーム		106083-0011		
	デバイスレス-10.5x10.5		103864-0073		
	ステンシル-153-10.5x10.5	N/R	N/R	104553-0275	
153-11.5x8.0-0.5	0.30	107250-0004	108387-0070	107248-0004	
アライメントフレーム		106083-0001			
デバイスレス-11.4x8.0		103864-0108			
ステンシル-153-11.5x8.0	N/R	N/R	104553-0236		
153-10.0x10.0-0.5	0.30	107250-0059	108387-0059	107248-0059	
アライメントフレーム		108639-0029			
デバイスレス-10.5x10.5		103864-0033			
ステンシル-153-10.5x10.5	N/R	N/R	104553-0318		

\*適性なソケット接触を得るためには、実際のボール寸法を事前に測定する必要があります。



引抜きツール 105900-0004  
ソケットからデバイスを取り出すときに便利です。

アライメントフレームは別途、ご注文ください。